

Welkom bij O-leading

Wij zijn professionele PCB-fabrikant met meer dan tien jaar ervaring. Producten variëren van enkele, dubbele, meerlaagse PCB, flexibele PCB en MCPCB. We kunnen snelle prototypeservice leveren - S / S in 24 uur, 4-8 lagen in 48-96 werkuren productietijd.

[Golden Fingers PCB-fabrikant China](#)

KOPEREN PLAATGATEN MINIMUM .025 GEM., .020 MIN .. GATEN MOGEN NIET WORDEN AANGESLOTEN

Pak met kleurloze transparante bubbelfilm, 25 PCs / zak, doe droogmiddel in flank, plaats vochtigheidsindicatiekaart op bovenkant

Gelieve hier te klikken voor meer informatie:

product beschrijving

- [Fabrikant van PCB-assemblage China](#)

PCB P / N	O-LEIDER33689
Layer Count	2L
Materiaal	FR-4
Bestuur thk	1,60 mm
koperen thk	1 / 1oz
Kleinste gatmaat	0.2 MM
Aantal gaten (stuks)	30
Impedantiecontrole. J / N (Tol%)	N







Certificeringen



201726 201VZL430354 - Wiring, Printed - Component

UL ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit [UL.com](http://ul.com) Family of Databases. Click on a product designation for complete information.

Page Bottom

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED 4190354
Fortune Building, Nanheng West Road
Room 1313
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

Type	Cond Width			SS/ DS/ Diam	Area	Max		Flame	Meets	C
	Min	Min Edge	Cond			Solder Limits	Diper			
Hull/Bayer (mass laminate) printed wiring boards.										
O-LEADING-401	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.2 (0.4)	260	10	170	V-0	NI
Hull/Bayer printed wiring boards.										
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) 31(1.25)	D6	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	NI
Single layer printed wiring boards.										
O-LEADING-002	0.76 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	NI
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	S5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	NI
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification. Last updated on 2017-01-27

Questions? [Print this page](#) [Terms of Use](#) [Page Top](#)



Test Report No. CAVEC1805164701 Date: 03 Apr 2018 Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**
SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2014+A1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS Testing Services Ltd. (UK) is a member of the SGS Group. The SGS Group is a leading provider of inspection, verification, testing and certification services. For more information, please visit www.sgs.com.

Verpakking en levering

Details over de verpakking	16 jaar professionele OEM printplaat fabrikant
Levering Detail	7-12 dagen



FAQ

1. Hoe zorgt O-Leading voor kwaliteit? [Fabrikant van aluminium PCB's China](#)

Onze hoge kwaliteitsstandaard wordt bereikt met het volgende.

1. Het proces wordt strikt gecontroleerd volgens de ISO 9001: 2008-normen.
2. Uitgebreid gebruik van software bij het managen van het productieproces
3. state-of-art testen van apparatuur en gereedschappen. Bijv. Flying Probe, X-ray Inspection, AOI (Automated Optical Inspector) en ICT (in-circuit testen).
4. toegewijd team voor kwaliteitsborging met analyseproces voor falingsgevallen
5. Continue opleiding en opleiding van personeel

2. Hoe houdt O-Leading uw prijs concurrerend?

In de afgelopen tien jaar waren de prijzen van veel grondstoffen (bijv. Koper, chemicaliën) verdubbeld, verdrievoudigd of verviervoudigd; De Chinese valuta RMB was 31% hoger dan de Amerikaanse dollar; En onze arbeidskosten stegen ook aanzienlijk. O-Leading heeft onze prijzen echter stabiel gehouden. Dit is volledig onze eigendom van onze innovaties in het verminderen van kosten, het vermijden van verspilling en het verbeteren van de efficiëntie. Onze prijzen zijn zeer concurrerend in de branche op hetzelfde kwaliteitsniveau.

Wij geloven in een win-win-samenwerking met onze klanten. Ons partnerschap zal voor beide partijen voordelig zijn als we u een voorsprong op kosten en kwaliteit kunnen bieden.

3. Welke soorten boards kan O-Leading verwerken?

Gangbare FR4, high-TG en halogeenvrije boards, Rogers, Arlon, Telfon, aluminium / koper-gebaseerde boards, PI, etc.

4. Welke gegevens zijn nodig voor de productie van PCB's?

Gegevens kunt u het beste aanleveren in Gerber 274-X-formaat. Daarnaast kunnen ook Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP en Eagle worden verwerkt.

5. Wat is de typische processtroom voor meerlagige PCB's?

Materiaal snijden → Innerlijke droge film → Inner etsen → Inner AOI → Multi-bond → Layer stack up Pressing → Drilling → PTH → Panel Plating → Outer Dry Film → Pattern Plating → Outer etching → Outer AOI → Solder Mask → Component Mark → Surface finish → Routing → E / T → Visuele inspectie.